



HP 惠普科技 2012 菁英實習計畫

我們期待對 PC 產業有無限熱情的你/妳加入

2012 HP 惠普科技菁英實習計畫!!!

HP 惠普科技台灣已經連續三年耕耘實習計畫，參與計畫的學生被賦予與所學領域相關的工作或專案，使學生藉由實習與 HP 的工作團隊有進一步的互動更能提早體驗職場新生活。

在實習期間需要同時完成工作上的任務及學校的課業，如果你/妳具有細心及耐心、良好的適應力、主動積極的學習態度，更具有自我激勵的能力還有絕佳的抗壓性，請趕快加入這個今年的“菁英實習”計畫。讓實習成為你/妳在學生活的最精華的一年!!!

✚ 加入我們的實習計畫，你/妳可以接觸到的實習領域有：

研究與發展、資訊工程、專案管理

✚ 實習地點：

台北市南港區經貿二路 66 號 10 樓

✚ 申請日期：

自即日起至 2012 年 5 月 11 日

✚ 實習期間：

2012 年 7 月 2 日—2013 年 6 月 28 日 (實際期間可彈性調整，但以一年為限)

✚ 應徵條件：

1. 中英文溝通能力佳
2. 一年完整實習(一週工作時數 24 小時)

✚ 申請方式：

1. 請將你/妳的英文履歷mail 至 twnhr@hp.com 並在郵件主旨註明「HP Intern Program_英文名字」
2. 請在你/妳履歷的最後回答以下兩個問題 (請約以一頁 A4 紙為限):
 - a) 請簡短說明你/妳參與本計畫的動機與目的
 - b) 請舉一個實際你/妳自己生活中的例子描述你/妳曾遇到過的一個困難及如何克服、其結果為何